PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-053033

(43) Date of publication of application: 25.02.1997

(51)Int.CI.

CO9D 5/44

CO9D 5/08

(21)Application number: 07-227559

(71)Applicant: NIPPON PAINT CO LTD

(22)Date of filing:

10.08.1995

(72)Inventor: HAYASHI RYOHEI

ITO YUKITSUGU YAMADA MITSUO

(54) LEAD-FREE CATIONIC ELECTRODEPOSITION COATING COMPOSITION (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the corrosion of iron piping of an electrodeposition bath at an early stage by adding a benzotriazole compd. to a specific lead-free cationic electrodeposition coating compsn.

SOLUTION: This compsn. is prepd. by mixing a cationized modified epoxy resin obtd. from a bisphenol A epoxy resin and having a number-average mol.wt. of 1,000-10,000 and a base equivalent of 40-150 (milliequivalent/100g) with a blocked isocyanate cross-linker obtd. by the addition reaction of a polyisocyanate compd. with an isocyanate-blocking agent in a wt. ratio in terms of solid content of the resin to the cross-linker of (90:10)-(50:50) and then with a tin compd. (e.g. dibutyltin oxide) as the cure catalyst, diluting and neutralizing the resulting mixture with deionized water

and a neutralizing agent (e.g. formic acid) to a solid content of 5-40wt.% and a pH of 5.5-8.5, and adding 500-2,000ppm benzotriazole compd. represented by the formula (wherein R1 is H or alkyl; and R2 is H, halogen,

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

alkoxy, etc.) to the mixture.

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開母号

(74)代理人 弁理上 泉岡 迪夫 (外1名)

特開平9-53033

(43)公開日 平成9年(1997)2月25日

(51) Int.CL*		識別配号	庁内整理番号	PΙ			ŧ	支術を	表示僧	所
C09D	5/44	PRJ		C09D	5/44	PRJ				
	5/08	PQE			5/08	PQE				
				審查謂緊	永韶 染	商求項の数4	FD	(全	5 F	a)
(21)出顧番号		特顧平7-227559		(71)出廢人		751 イント株式会社				
(22)出籍日		平成7年(1995)8		大阪府大阪市北区大企北2丁目1巻2号						
				(72) 発明者 林 良平						
					大阪府寝望川市油田中町19番17号 日本ペイント株式会社内					
				(72) 発明者	伊藤 雪	幸嗣				
					大阪府特	安国川市海田中町	丁19番17	号	日本	ペ
					イント	朱式会社内				
				(72) 発明者						
						美屋川市池田中町 宋式会社内	T19番17	/号	日本	ベ
				1						

(54) 【発明の名称】 鉛フリーカチオン電管登料加成物

(52)【要約】

【目的】 電着浴鉄配管の早期隙食を防止するカチオン 電着塗料組成物を提供する。

【構成】 鉛フリーカチオン電音塗斜組成物へベンゾト リアゾール化合物の微量を添加する。

(2)

19

【特許請求の範囲】

【請求項1】カチオン基を有する変性エポキシ系樹脂もよび架橋剤を、中和剤を含む水散媒体中に分散してなる鉛フリーカチオン電君塗料組成物において、電若谷鉄配管の腐食を防止するペンゾトリアゾール化合物を含むことを特徴とするカチオン電着塗料組成物。

【請求項2】前記ペンゾトリアゾール化合物の配合置は500ないし2、000ppmである請求項1のカチオン電着塗料組成物。

【請求項3】前記ペンゾトリアゾール化合物は、下式 【化1】

(式中、R¹ は水素またはアルキルであり、R¹ は水 素、ハロゲン、アルコキン、ヒドロキシ、メルカプト、 アミノ、モノーまたはシアルキルアミノである。)で表 わされる化台物から選ばれる請求項1または2の電音金 20 料組成物。

【請求項4】電着浴の終配管の素材の腐食抵抗が2×1 0'ないし4×10'Ωcm'である請求項1ないし3 のいずれかのカチオン電着塗料組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明の背景

本発明は、電着浴の種々の鉄配管の腐食を防止し得るカ チオン電君塗料組成物に関する。

【0002】電着塗料は、耐食性、つきまわり性にすぐれており、均一な厚みの塗験を形成させることができる 30 ため、自動草の車体、部品用プライマーを中心に広く使用されている。塗料が満足な耐食性を発揮するためには、防錆顔料を含むことが必要であるが、この目的に対しては塩基性理解鉛などの鉛系防錆顔斜が最も有効である。しかしながら鉛の憲性の問題からその使用が制限されるようになったため、これに代わる無毒性顔斜としてリン酸系、モリブデン酸系、ホウ酸系などの防錆顔料を含む鉛フリー電着塗料に代わりつつある。

【0003】ところが鉛フリー電君塗料の普及につれて新たな問題が発生する。すなわち、電若浴に使用されている鉄配管の早期腐食の問題である。電君浴には塗料またはその成分を補給したり、濾過によって成分の一部を除去したり、塗料を循環させるため等の目的で種々の配管が電君浴と連通して設けられており、その多くに鉄業材が使用されている。鉛系防錆顔料を含む塗料の場合は、一種の魚電解メッキによって素材表面に枕着した鉛の保護作用によって鉄配管の早期腐食は防止されるが、鉛フリーの電名塗料にあっては腐食が早く進行し、特に配管溶接部において著しい。

【0004】そこで本発明は、鉛フリー電音塗料へベン 50 ヘテロクレタン化合物と、エポキシ樹脂とを脱アルコー

ゾトリアゾール化合物の微量を添加することにより、この問題を解決することに成功した。

【0005】本発明の関示

本発明は、カチオン基を有する変性エポキシ衛指および 契橋剤を、中和剤を含む水性媒体中に分散してなる鉛フ リーカチオン電着塗料組成物を提供する。本発明のカチ オン電イ塗料組成物は、電着浴の鉄配管の早期腐食を防 止するペンプトリアゾール化合物を含むことを特徴とし ている。

【0006】使用し得るベンゾトリアゾール化合物の好ましい例は、ベンゼン環上に置換基を持っていることもあるベンゾトリアゾールおよびそのN-アルキル誘導体である。これを一般式で示すと次のとおりである。

[0007] [化2]

【0008】ととに、R¹ は水素またはアルキル基であり、R¹ は水素、ハロゲン、アルコキン、ヒドロキシ、メルカプト、アミノ、カルボキシ、モノーまたはジアルキルアミノである。ペンゾトリアゾール自体は融点98.5℃の公知化合物である。そのN-アルキル誘導体は通常のアルキル化剤との反応によって得られ、ベンゼン核への置換基の導入はハロゲン化、次いでハロゲン化誘導体の求核置換反応によって行うととができる。

【0009】ベンゾトリアゾール化合物の添加室は一般 50 に500~2、000ppmでよく、その添加方法は任意であるが、塗料中へ均一に分散させるため、類科分散 周樹脂の一部を使用して分散液をつくり、塗料調製時に 所盤のベンゾトリアゾール濃度になるように配合するの が好ましい。その際インプロビルアルコールのような両 観媒性有機溶剤を分散液へ配合すると塗料中へ一層均一 に分散することができる。なお、顔料分散用樹脂として は、カチオン電着塗料用の一般的なもの(エボキシ系ス ルホニウム塩型樹脂、エボキシ系4級アンモニウム塩型 樹脂、エボキシ系3級アミン型樹脂、アクリル系4級ア ンモニウム塩型樹脂など)が用いられる。

【0010】 基体樹脂としては、ビスフェノール型エボキン樹脂から誘導される。数平均分子室が100~1000のものが利用できる。基体樹脂の塩基当量は、通常の範囲でよく、具体的には40~150(ミリ当量/100g)、好きしくは、60~100(ミリ当量/100g)である。特に、本出顕入の特関平5-306327に関示されているように、ジイソシアネート化合物と反応させたビスウレタン化合物あるいは他の活性水素化合物を反応させたヘラロウレタン化合物と

(3)

ル反応させることにより得られるオキサゾリドン環変性 エポキシ樹脂が好適に用いられる。

【0011】架橋削としては、ブロックボリイソンアネ ート化合物が用いられる。

【0012】プロック化イソシアネート架橋削は、多官 能性イソシアネート化合物とイソシアネートプロック剤 との付加反応により得られることができる。使用する多 官能性インシアネート化合物としては、脂肪族、脂環式 又は芳香族ポリインシアネートが使用される。例えば、 トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネー 10 ト、4、4 - ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘ キサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシア ネートおよびそのイソシアヌレート体などが挙げられ る。一方、イソシアネートプロック剤は、付加によって 生成するブロックインシアネート化合物が常温において は安定であり、100~200℃に加熱した際にブロッ **ク剤を解離して、遊離のイソシアネート基を再生しうる** ものであることが望ましい。例えば、ラクタム系化合物 (ε-カプロラクタム、γ-ブチロラクタムなど)、フ ェノール系化合物(フェノール、クレゾール、キシレノ 25 ポリウレタン架橋剤 ールなど)、アルコール系化合物(メタノール、エタノ ール、フルフリルアルコール、ブチルセロソルブな ど)、オキシム系化合物(メチルエチルケトンオキシ ム、シクロヘキサノンオキシムなど)が挙げられる。 【0013】硬化触媒として、銀化合物(ジブチルチン オキンド、ジブタルチンジラウレートなど) を用いるこ とができる。

【0014】上記ブロック化イソシアネート架橋削の添 加量は、基体樹脂との比率で決定するのが好ましい。通 席は、基体衛脂と架橋剤との比率は固形分として90/30 10~50/50に設定される。架橋剤の比率の少ない 場合は、十分な硬化性が得られず、逆にあまり多いと加 熱減量が増加する。

【①①15】本発明のカチオン電着塗料組成物の中和・ 水溶化は、基体樹脂および硬化剤をギ酸、酢酸、プロピ オン酸、乳酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、アクリル 酸などの水溶性有機酸または塩酸、リン酸などの無機酸 を中和剤として含む水性媒体中に分散することによって 行われる。

【0016】本発明のカチオン電君建料組成物には、さ ちに必要に応じて通常の塗料添加物。 倒えば、二酸化チ タン、カーボンブラック、ベンガラなどの者色頗斜、タ ルク、炭酸カルンウム、クレー、シリカなどの体質顔料 を顔斜分散樹脂で分散し、顔料分散ベーストとして添加 してもよい。また、必要に応じて鉛フリー防錆顔料、例 えばクロム系顔斜(ストロンチウムクロメート、ジンク クロメート)、リン酸系顔料(リン酸アルミニウム、リ ン酸亜鉛、リン酸カルシウムなど)。ホウ酸系質料(メ タホウ酸パリウムなど)、表面調整剤、有機溶剤などの 塗料添加物を配合することができる。

【①①17】本発明のカチオン電音塗料組成物は、カチ オン電音塗装によって所望の基材表面に塗装することが できる。カチオン電音塗装はそれ自体既知の方法にした がい、一般には、固形分濃度が5~40重量%、好まし くは、15~25重量%となるように、脱イオン水で希 **駅し、さらに、p月を5.5~8.5の範囲内に調整し** た本発明の陰極電者塗料組成物からなる電音浴を通常、 裕温20℃~35℃に調整し、負荷電圧100~450 Vの条件で行うことができる。

【①①18】本発明のカチオン電着塗料組成物を用いて 形成しうる電着塗装の膜厚は、特に制限されるものでは ないが、一般には、硬化塗膜に基づいて、5~60μ m、好ましくは、10~40μmの範囲内が適当であ る。また、塗職の焼付け硬化温度は、一般に100~2 00℃、好ましくは、150~180℃で10~30分 間の時間の範囲で焼き付けることが適している。

【0019】以上の製造例、実施例中、「部」および 「%」は重量による。

【0020】製造例1

縄拌装置、冷却管、窒素導入管および温度計を備え付け た反応容器に、ヘキサメチレンジイソンアヌレート19 9. 1部を入れ、メチルイソプチルケトン(以下、M.) BKと略す) 31. 6部で看釈した後、ジブチルスズジ ラウレート(). 2部を加えた。50°Cに昇温後、メチル エチルケトオキシム87部を観控しながら乾燥窒素雰囲 気中で満下し、反応温度を50℃に維持した。赤外吸収 スペクトルによりイソシアネート基が消失するまで70 ℃に保ち、その後M!BK35.8部、nープタノール 4. 0部で希釈してポリウレタン架橋削を得た。

【0021】製造例2

アミノ化エポキシ樹脂

繊維装置、冷却管、窒素導入管もよび温度計を備え付け た反応容器に、エピコート1001 (油化シェルエポキ シ社製、エポキン当置4.7.5のピスフェノールA型エポ キン樹脂)99.8部、エピコート1004(油化シェ ルエポキシ社製。エポキシ当置950のビスフェノール A型エポキシ樹脂》850.2部、ノニルフェノール5 5部、M!BK193、3部およびベンジルジメチルア 40 ミン4.5gを加え、140℃で4時間反応し、エポキ シ当量1175を有する樹脂を得た。とこにエチレング リコールカーヘキシルエーテル69. 1部、2-アミノ エチルエタノールアミンのMIBKケチミン化物のMI BK溶液(固形分78重量%) 35. 4部、N-メチル エタノールアミン26.5部およびジエタノールアミン 37. 1部を加えた。これを120°Cで2時間反応さ せ、目的とする樹脂を得た。

【0022】製造例3

顧科分散用樹脂

50 銀津機、冷却器、窒素注入管、温度計および滴下ロート

を取り付けたプラスコを用意した。とのプラスコにイソ ホロンジイソシアネート222.0部を加え、メチルイ ソプチルケトン39.1部で希釈した後にジプチルスズ ジラウレートO. 2部を加えた。50℃に昇温後、2-エチルヘキサノール131.5部を窒素をパブリングし ながら縄控しているところに滴下ロートから2時間かけ て滴下した。適宜冷却することにより、この間の反応温 度を50℃に維持した。その結果、2-エチルヘキサノ ールハーフブロック化イソホロンジイソシアネートを得 た。(固形分90%)

5

【0023】掛拌機、窒素注入管、冷却管を備えた反応 容器にエポン828(シェル化学社製エポキシ樹脂、エ ポキシ当置:190)351.6部およびピスフェノー ルA99、2部を仕込み、窒素雰囲気下130℃まで加 熱し、ベンジルジメチルアミン1、41部を添加し、1 7.0°Cで約1時間反応させることにより、エポキシ当登 450のビスフェノール型エポキシ樹脂を得た。次い で、140℃まで冷却した後、上で調整した2-エチル ヘキサノールハーフブロック化! PDI218. 3部 4.0 ℃に1時間保った後、ジプロピレングリコールモノ ブチルエーテル172.3部を加えて看釈した後に、反 応縄合物を100℃に冷却し、SHP-100(1-(2-ヒドロキシエチルチオ)-2-プロパノール、三 洋化成製)408.0部(固形分置136.0部)、ジ メチロールプロピオン酸134.()部および脱イオン水 144. 0部を加えた。これを70~75℃で酸価3. 0以下になるまで反応させ、3級スルホニウム化率7 0. 6%の樹脂を得た。これをジプロピレングリコール 樹脂を得た。(樹脂固形分50%)

【0024】製造例4

顔科分散ペースト

製造例3の顔斜分散用樹脂30.0部(固形分15.0 部)、脱イオン水754部、二酸化チタンR-900P 68. 9部、カオリン14. 4部、リンモリブデン酸ア ルミ15. ()部およびカーボンブラック1. 7部を、サ ンドグラインドミルで分散し、粒子10μ以下まで粉砕 した顔料分散ペーストを調製した。この顔料分散ペース トは、絵图形分56.0%、樹脂固形分7.3%、顔料 40 固形分48.7%であった。

【0025】実施例1~4

製造例2のアミノ化エボキン樹脂と、製造例1のポリウ レタン架橋削とを固形分として70:30の割合で混合 し、酢酸で中和率40、5%に中和し、脱イオン水を加米 *えてゆっくり看釈し、次いで固形分が36%になるよう にメチルイソプチルケトンを除去し、メインエマルショ ンを得た。

5

【0026】21円筒形ステンレスピーカへ上のエマル ションを入れ、製造例の顔料分散樹脂5部、イソプロピ ルアルコール3部、ベンゾトリアゾール化合物1部より なる分散液の所定量と、樹脂固形分に対して1.0%の ジブチルスズオキサイドを加え、脱イオン水で不得発分 18%になるように希訳し、酢酸でpH6、2に調節

し、所定濃度のベンゾトリアゾール化合物を含む電音塗 料浴を調製した。この塗料浴へ鋳鉄製継手(JIS B 2301, 表面積約20cm⁴, 重量約24g, 初期階 食抵抗約2, 0000cm²)を浸漬した。浴を30℃ に保ってマグネチックスターラー (250RPM)で撮 控し、2週間後にサビ発生部を除去し、維手の重量減少 を測定した。

【0027】別途、上のメインエマルション2000部 へ、製造例4の顔料ペースト460部、樹脂固形分に対 して1.0%のジブチルスズオキサイド、および所定濃 (國形分置196.5部)を加え反応させた。これを1 20 度へ達するベンズトリアゾール化合物を加え、脱イオン 水で固形分が20%になるように希釈し、カチオン電音 塗料を調製した。この電着塗料を用いて表面未処理冷延 銅板に乾燥膜厚が20μになるように電音塗装し、16 0°C×10分で硬化し、塗膜を作成し、塗膜外額(R a) 耐食性について評価した。結果を表しに示す。 【0028】比較例1~3

比較例1においてはベンゾトリアゾールを添加せず、比 較例2においてはベンゾトリアゾールの代わりにメルカ プトベンゾチアゾールを5000ppmになるように添 モノブチルエーテル324.8部で希釈し、顔料分散用 30 加し、比較例3においては塩基性ケイ酸鉛を鉛として2 000ppmになるように添加し、実施例と同様に配管 腐食試験および窒膜評価を行った。結果を表しに示す。 【0029】1)配管腐食性: 鋳鉄製継手をpH6.2 の塗料液に30°Cで2週間浸漬したときの重量減少で評

> O:200mg以下 $\Delta: 200 \sim 400 \text{ mg}$ ×: 若しいサビ

2) 塗膜外観:表面粗さ計を用いて硬化塗膜のRaを測 定した。

3) 耐食性: 塗板にナイフで素地まで達するクロスカッ トを入れ、塩水噴霧試験(3%食塩水、35℃×800 h)を行い、钻着テープによってカット部からの最大剥 離幅を測定した。

O: < 3 mm△:3~6mm x:>6mm [0030]

			表	1			
	实施例				比較例		
項目	_ 1	_ 2	3	4	1	2	3
添加成分	BTA	BTA	ETA	META	なし	MBT	Pb
濃度、ppm	500	1000	2000	1000		5000	2000

価した。

特開平9-53033 (5)

7 配管腐食性 1) 〇 0 0 0 × × 0 0.22 0.22 0.30 耐食性3) 0 0 0 0

注) BTA: ベンゾトリアゾール

MBTA: 1-メチルベンゾトリアゾール MBT:メルカプトベンゾチアゾール